# 致冷器件规格说明书

TEC1-08320

### 产品介绍

这是一款由高性能热电材料制作而成、最大制冷温差可以高达 70 ℃ 的单级致冷器件。它是由 83 对粒子组成,器件尺寸为 44mm x 38/42mm。如果您需要更高的操作或加工温度,我们可以按照您的特殊要求为您单独设计和制造定制的器件。

#### 特点

- 无移动部件、无噪声运行、固态稳定结构
- 集成芯片设计、体积小、重量轻
- 无环境污染
- 符合 RoHS (有害物质限制)标准
- 精确的温度控制
- 高性能、高可靠性

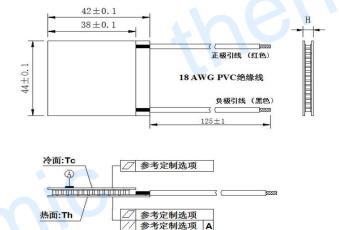
#### 应用

- 小型食物储藏冰箱
- 车载便携式保温箱
- 液体冷却
- 恒温控制
- CPU 和各种科学仪器散热
- 电子、生物和医学领域

#### 性能说明书

热面温度 (℃)	27	50	热面在干燥空气或氦气环境下的温度	
最大温差 (℃)	70	79	当产冷量为0时器件热面和冷面的温差	
最大加载电压 (Voltage)	10.55	11.29	当达到最大温差时加载的电压	
最大通过电流 (amps)	19.0	19.0	当达到最大温差时通过的电流	
最大制冷功率 (Watts)	123.7	134.4	当温差为0℃时的产冷量	
交流电阻 (ohms)	0.43	0.45	器件基于交流电情况下的内阻	
公差 (%)	± 10		基于热、电学参数	

### 几何特征 尺寸以毫米为单位



# 制造选项

#### A. 焊料:

- 1. T100:铋锡(BiSn) 熔点 138 ℃
- 2. T200:铜锡(CuSn) 熔点 227 ℃

#### B. 封边:

- 1. NS: 不封边(标准)
- 2. SS: 硅酮
- 3. EPS: 环氧树脂
- 4. 特殊要求定制

# C. 瓷板材料:

- 1. 氧化铝 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 白色 96%)(AlO)
- 2. 氮化铝 (AlN)

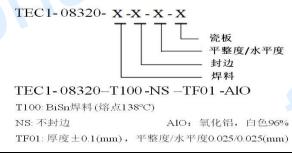
#### D. 瓷板表面选项:

- 1. 空白瓷板 (无金属化)
- 2. 金属化瓷板 (覆铜)

## 平整度/ 水平度选项

下标	厚度 (mm)	平整度/ 水平度 (mm)	引线长度 (mm) 标准/自定义长度	
TF	0: 3.7± 0.1	0:0.05/0.05	125±1/ 自定义	
TF	1: 3.7± 0.05	1:0.025/0.025	125±1/ 自定义	
TF	2: 3.7± 0.025	2:0.015/0.015	125±1/ 自定义	
Eg TE01: 厚度 27+ 0.1 mm 平敕度/水平度 0.025/0.025mm				

### 器件命名

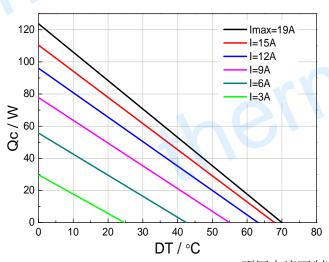


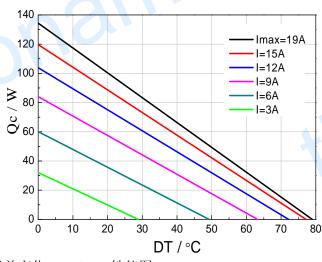
# 致冷器件规格说明书

#### **TEC1-08320**

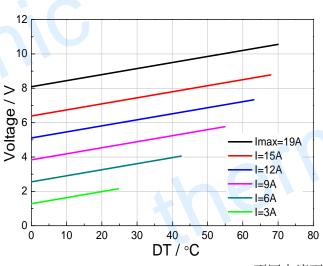


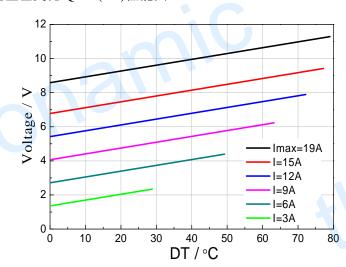
## 热面温度 Th=50 ℃ 时性能曲线



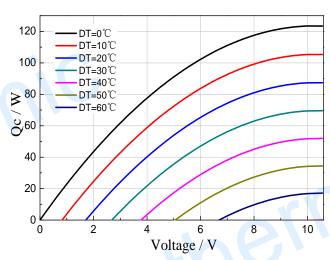


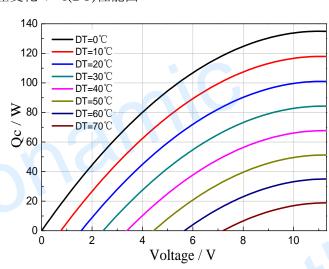
不同电流下制冷功率随温差变化 Qc=f(DT)性能图





不同电流下电压随温差变化 V= f(DT)性能图





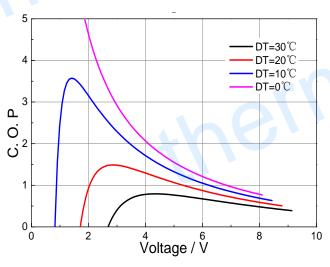
不同温差下制冷量随电压变化 Qc=f(V)性能图

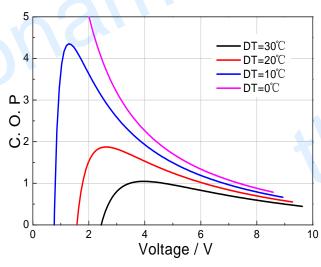
## 致冷器件规格说明书

#### **TEC1-08320**

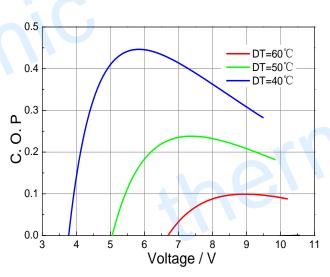
#### 热面温度 Th=27 ℃ 时性能曲线

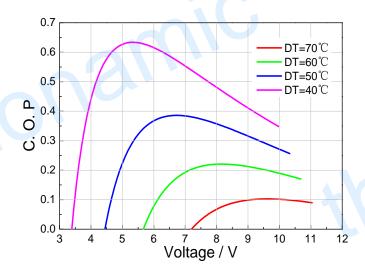
## 热面温度 Th=50 ℃ 时性能曲线





温差范围 0~30°C 制冷系数随电压变化 COP = f(V)性能图





温差范围 40~60/70°C 制冷系数随电压变化 COP = f(V)性能图

注: 制冷系数(COP) 即制冷功率 Qc/输入电能 (V × I).

## 操作注意事项

- 器件冷面必须紧贴欲冷却物
- 热面需加载散热装置
- 储存温度必须低于 100 ℃
- 不得在超过最大电压或最大电流情况下工作
- 必须在直流电源下工作